

证券代码：300460

证券简称：惠伦晶体

公告编号：2020-092

广东惠伦晶体科技股份有限公司 2020 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

非标准审计意见提示

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	惠伦晶体	股票代码	300460
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	王军		
办公地址	广东省东莞市黄江镇黄江东环路 68 号		
电话	0769-38879888-2233		
电子信箱	flzqsw@dgylec.com		

2、主要财务会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	144,353,891.01	125,728,233.74	14.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,273,382.57	279,894.03	1,426.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	1,737,568.98	-1,425,460.34	-221.90%
经营活动产生的现金流量净额（元）	9,665,356.06	30,873,959.54	-68.69%
基本每股收益（元/股）	0.0181	0.0017	964.71%

稀释每股收益（元/股）	0.0181	0.0017	964.71%
加权平均净资产收益率	0.81%	0.04%	0.77%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增 减
总资产（元）	874,881,733.03	805,957,053.72	8.55%
归属于上市公司股东的净资产（元）	527,660,583.01	523,387,200.44	0.82%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末股东总数	21,193	报告期末表决权恢复的优先 股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件 的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
新疆惠伦股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	24.66%	58,090,980		质押	16,800,000
安徽志道投资有限公司	境内非国有法人	5.94%	14,000,000			
香港通盈投资有限公司	境外法人	5.63%	13,268,059			
世锦国际有限公司	境外法人	5.00%	11,779,163			
丑建忠	境内自然人	4.65%	10,944,080			
国泰基金—浦发银行—国泰—禾盈 1 号资产管理计划	其他	2.53%	5,951,894			
正奇（上海）股权投资管理有限公司	境内非国有法人	1.42%	3,350,900			
国泰基金—上海银行—国泰基金格物 2 号集合资产管理计划	其他	1.15%	2,699,360			
广东通盈创业投资有限公司	境内非国有法人	1.10%	2,585,570			
国泰基金—工商银行—国泰基金格物 1 号资产管理计划	其他	1.09%	2,577,740			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，香港通盈投资有限公司与广东通盈创业投资有限公司为一致行动人。安徽志道投资有限公司与正奇（上海）股权投资管理有限公司为一致行动人。					

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、公司债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

三、经营情况讨论与分析

1、报告期经营情况简介

报告期内，由于新冠疫情、国际贸易摩擦持续升温、公司战略转型及国内知名通讯设备制造厂商供应链国产替代等多重因素影响，行业在2020年上半年整体呈现出先抑后扬的态势。2020年第一季度，虽然得益于消费电子领域需求回升，销售订单增加，但由于受新冠疫情影响，行业销售情况仍不乐观。从第一季度末开始，随着国内疫情等到有效控制，国内各行业生产得以迅速恢复，销售情况也逐渐恢复正常。公司自2019年以来，为应对贸易摩擦等因素带来的影响，公司在销售战略上进行了重大的转变，由过去经销模式为主转变为对下游头部客户直销为主，对其他客户辅之以经销方式，力推公司自主品牌产品，公司加大了国内营销网络建设力度；为保持在国内同行的领先地位，抢占5G商用化先机，不断提高产品的市场竞争力。公司引进了新的技术团队，加快对新产品、新技术、新工艺的研究开发，有效促进了公司的可持续性发展。2020年公司战略转型的效果开始逐步显现。

2020年上半年，公司扭亏为盈，主要因为公司销售战略转型取得一定成效，直销客户订单和自有品牌产品订单持续增加，主营产品毛利率增加。公司经营业绩同比上升，其中：实现营业收入14,435.39万元，同比上升14.81%；实现利润总额433.26万元，同比上升600.97%；实现净利润427.34万元，同比上升1,426.79%；归属于上市公司股东的净利润427.34万元，同比上升1,426.79%。

（一）产品结构方面

公司主要产品为压电石英晶体元器件，其中以SMD石英晶体谐振器为主。随着公司逐渐从元件向TCXO、TSX等附加值更高的器件系列的拓展，公司产品结构得到进一步优化。报告期内，公司表面贴装式压电石英晶体元器件（SMD）产品实现销售收入12,407.79万元，较上年同期增长26.20%。报告期内，创想云系统集成产品和技术服务实现收入941.09万元，较上年同期减少58.64%。

（二）市场拓展方面

报告期内，公司继续全力打造自主品牌、推动行业国产替代，重点从两个方面着手开展营销相关工作：一是加大力度建设国内营销网络，提高国内销售比重。公司分别在深圳、成都和上海设立销售机构，在业务层面上逐步实现了与小米、闻泰、海信、普联、移远等国内知名企业之间的合作，国内销售收入达8,047.84万元，较上年同期增长42.57%，占营业收入比重由上年同期的45.06%提升至55.75%；二是继续加强产品在相关IC设计及应用方案平台的认证工作，力争从源头把握市场机会。报告期内，公司有部分产品分别通过了高通、展锐、MTK、海思、炬芯、恒玄、ASR、全志等平台的认证，公司进一步获得行内标杆品牌客户的认可，为公司后续发展奠定了坚实基础。

（三）研发创新方面

公司2020年度的技术研发工作仍然围绕5G、物联网等需求及平台认证条件进行，致力于保持技术与产品在国内同行的领先地位。

5G、物联网时代要求公司产品朝着小型化、高频化方向发展。对此，公司在继续加大小型化、薄型化等方向研究力度的同时还积极引入掌握光刻工艺技术的项目团队，投入相关设备设施，针对高频化晶片及产品的相关技术进行研发与储备。

配合平台认证开展相关技术与产品的研发是报告期内整体研发工作内容的重要组成部分。报告期内，公司研发人员配合完成了部分产品通过国内外知名IC设计及应用方案平台的认证工作，对应的应用领域主要包括基带芯片、物联网、模块、WIFI、机顶盒、蓝牙、智能音箱、智能灯杆等。

（四）生产管理方面

为减少人力成本支出，提高生产效率和效益，通过“两化融合”手段促进公司生产、经营和管理水平提升。公司在2020年上半年继续推行生产设备自动化，实施管理系统信息化的升级改造，并完成MES系统与公司原有的ERP系统和OA系统的整合，实现各个系统间数据传递和共享。

为提升产品的质量管理，公司加强了相关人员对于质量体系的培训与认识，积极向知名企业学习先进经验，优化品质管理流程。同时，公司通过在环境、能源、社会责任等方面促进公司生产经营管理，提升企业形象，承担自己的社会责任。

2、涉及财务报告的相关事项

（1）与上一会计期间财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

（3）与上一会计期间财务报告相比，合并报表范围发生变更说明

适用 不适用

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。